Also published as:

JP2667218 (B2)

SOLAR CELL

Publication number: JP1132173 (A)

Publication date: 1989-05-24

Inventor(s): YAMAGATA KENJI; KUMOMI HIDEYA; TOKUNAGA HIROYUKI;

Applicant(s):

ARAO KOZO ÷

CANON KK --

Classification:

- international:

H01L31/04; H01L31/04; (IPC1-7): H01L31/04 - Furonean

Application number: JP19880210358 19880824

Priority number(s): JP19880210358 19880824; JP19870209456 19870824

Abstract of JP 1132173 (A)

PURPOSE:To obtain a high-efficiency solar cell whose photodetecting face has a low- reflectance surface structure without using a single-crystal substrate and without a need for a complicated process such as an etching operation or the like by a method wherein the surface which has been formed on the basis of a specific nucleation face and which is composed of a semiconductor crystal of a mountainshaped facet is used for a photodetecting face. CONSTITUTION: This solar cell is composed of a semiconductor crystal 7A which has been formed on a non-nucleation face 5, whose nucleation density is sufficiently large, which has been formed on the basis of a nucleatoin face of a microscopic surface area so as to generate only a single nucleus and whose surface is a mountain-like facet: a photodetecting face is formed on the mountain-like facet surface. For example, first electrodes 2a and second electrodes 2b are formed to be comb-shaped on a substrate 4; an insulating film 5 is deposited; after that, contact holes are made only in the first electrodes 2a; n<+> type Si single crystals 7a are grown from the first electrodes 2a; SiO2 films 5b are formed on their surface. Then, contact holes are made in the SiO2 film 5 on the second electrodes 2b; p-type Si single crystals 7b are grown; after that, an oxide film 5a is removed; i-type semiconductor crystals are grown; an Si single-crystal 7A is obtained.



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

1 of 1 1/20/2010 2:49 PM

m 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-132173

@Int Cl.4

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)5月24日

H 01 L 31/04

B-6851-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

50発明の名称 太陽雷池

②特 願 昭63-210358

識別記号

公出 関 昭63(1988)8月24日

優先権主張 ②昭62(1987) 8月24日33日本(IP)30特額 昭62-209456

山方 憲 二 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 分発明者 79発 明 者 郵 見 日出也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

70発明者 徳 永 博 ク 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ②発 明 者 荒 尾 浩 三 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

の出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

00代理人 弁理十 福森 久夫

日月 利田 村芋

1. 発明の名称

太陽電池

2. 特許請求の範囲

(1) 非核形成面に設けられた、該非核形成面よ りも核形成密度が十分大きく、かつ、単一の核だ けが発生する程度に微小な表面積の核形成面に基 づき形成された表面が山型ファセット状の半導体 結晶からなり、該山型ファセット状の表面が受光 而を形成していることを特徴とする太陽電池。

(2) 上部電極は山型ファセットの谷部に設けら れた領求項1に記載の太陽電池。

3. 登明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木発明は、太陽電池に関し、より詳細には、エ ネルギー変換効率が良好な集光タイプの太陽電池 に係る.

方法に関する。

「從要按衡】

太陽電池に関する大きな技術的課題であるエネ

ルギー変換効率の向上に向けて従来いろいろな方 笛が試みられてきた。

ひとつには太陽宮池の機能部分をなす半温体の 結晶性の向上がある。即ち非晶質よりは多結晶、 多結晶よりは単結晶たることが望ましい。しかし ながら半濃体単結晶基板を用いることは、大面積 化及び低コストの点で不利である。

一方、太陽電池受光面の反射率の低減もエネル ギー変換効率の向上に有効である。そこで、受光 面表面にMgF,やTaO、からなる反射防止腸 を設ける方法が用いられている。それでも受光面 表面は平坦鏡面なので、幾分の反射は避け難い。 そのため、textured suface あるいは black surface と言われる。第1回に示す断而形状の受 光面を有する、いわゆる集光タイプの太陽電池が **提案されている。第1回のような表面拡**渋の受光 面に来が入射した場合、ひとつの面で反射された 半は躊躇する而では反射されたいので会体として 反射が低減する。しかるに、従来、集光タイプの 太陽電池としては、其板としてSi単結品基板を 用い、その表面をエッチングしたものが用いられていた。ところがこのような表面加工を基すには、たとえばSi(100)面で力で選択。サングをする必要がある。すなわち、従来の集光タイプの大幅電池では、エッチングの工程が増展される。さらに、基板としてSi単結晶基板を用いなければならないため、基板温度の上昇に伴ない大間電池の機能が低下してしまう。そこで、基板として任意の高板を選択してる。

本発明は上記従来技術に鑑み、単結晶基板を用 いることなく、 受光面に上記の如き表面構造を もった高効率の太陽電池を提供することを目的と する。

また発明はこの様な太陽電池を製造するに際 し、エッチングなどの複雑な工程は必要としない 太陽電池を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

上記問題点は、非核形成面に設けられた、該非

て、適当な推検条件によって適当な材料から成る 確認の堆積を行うと、堆積物3 は確確2上にのみ 成長し、基体 にの非境形成面5 上には成長しな という設金が生じさせることができる。この現金 を利用することで、自己整合的に成形された堆積 物3 を成長させることができ、従来のようなレジ ストを用いたリングラフィ工程の省略が可能とな る。

このような選択的埋積法を行うことができる材料としては、例えば、蒸板1として5 i 0 s、 \overline{m} \overline

なお、第3図は、SiO」の表面とSi, N。 の表面とを例とし、それらの核形成密度の経時変 化を示すグラフである。

同グラフが示すように、堆積を開始して関もなくSio,上での核形成密度は10° cm⁻¹ 以下で飽和し、20分後でもその値はほとんど変化しない。それに対してSi,N。上では、約 級形成面よりも核形成密度が十分大きく、かつ、 果一の核だけが発生する程度に環かし変面積の核 形成面に基づき形成された、表面が出型ファセッ 大切の準導体結晶からなり、該山型ファセット状 の表面が受光面を形成していることを特徴とする 大陽電池によって解決される。

[作用]

本発明の大きな特徴のしつは、選択的堆積法原理を利用している点である。

ここで基体として板状体(即ち基板)を用いた 場合の選択的堆積法の一般的な原理について説明 する。

選択的堆積法とは、表面ニネルギー、付着係 数、限額係数、表面に改選使等という資限形成選 程での域形成を左右する因子の材料同での悪を利 用して、基板上に選択的に得限を形成する方法で ある。第2回(A) および(B) は選択堆積法の 類明回である。まず同回(A)に示すように、基 板成面となる原理。20所提配の表な材料のも成る 核 形成面となる原理。20所提配の作的成本、そし

4×10° cm⁻¹で一旦燃和し、それから10分ほど変化しないが、それ以降は急燃に増大する。なお、この間定例では、SiC2。ガスをH。ガスで希釈し、圧力175 Torr以投入に場合を示している。他にSIH。SiH。C2。、SiHC2。、SiF。等を反応ガスとして用いて、圧力、温度等を調整することで同様の作用を得ることができる。また、真空高着でも可能であ

この場合、SiO、頭上の視形皮はほとんど 問題とならないが、反応ガス中にたととばHCA ガス等のエッチングガスを添加することで、 SiO、頭上での板形成を更に抑制し、SiO、 腰上でのSiO地根を管にすることができる。 このような現象は、SiO、およびSi、N。の 材料表面の、たとえばSiに対する吸着係数、限 離係数、表面拡散係数等の差によるところが大き いが、Si図子自身ない。 SiO。自身がエッチングされ、Si, N。上で はこのようなエッチング現象は生じないというこ とも選択機様を生じさせる原因となっていると考 入られる (T. Yonsharra, S. Yoshikarra, S. Miyazawa

このように埋枝面の材料として何えばSiO, およびSiNN。を選択し、埋積材料としてSi を選択すれば、同グラフに示すように十分に大き な核形成密度差を得ることができる。なお、ここ では堆積圏の材料としてSiO,が禁ましいが、 これに殴らず、SiO。であっても核形成密度差 を得ることができる。

もちろん、これらの材料に限定されるものでは なく、核形成密度の是が同グラフで示すように核 の密度で10°は以上あれば十分であり、後に例 示するような材料によっても充分な選択堆積を行 うことができる。

この核形成密度差を得る他の方法としては、 SiO:上に局所的にSiやN等をイオン注入して済動にSiやN等を有する領域を形成してもよ

4 は任悪基板である。6 のsee a は単一の核だけが発生・成長する程度に取小な表面核、すなわち、怪では1~2 μm 程度、面積では1~4、第4回(B)は see a 6 上に単一の核から、品状の単結品が成長した初期状態の図である。この埋植は透常のエピタキシャル検査を用いて行われ、ソースガスとしてはSiC2。、SiHc2。、SiHc2。、SiHc2。、

ちなみに、HC2添加ガスはSiのエッチングの効果があり、満量によって核形成密度のコントロールができる。seed6が2μm肉のとき、枝量比(& /min)SiH、C2;:HC2:H:= : 2:1.6:100、温度960℃、圧力150Torrが適当であった。上の条件で成長させると鳥状の単結品7は全て単結品となる。

次に第4図(C)は島状の単結晶7を選択的に 成長させたものである。すなわち、たとえば、 い。又、SiO、確膜からSi、N、膜を微小に 電出したものでもよい。

以上は選択権機能の説明であるが、規模面の材料より核形成密度の十分大きい異種材料を単一の 様だけが成長するように十分微額に形成すること によって、その微額な異種材料の存在する箇所だ りに単結晶を選択的形成させる方法(選択核形 成法)が末額出額よより揮塞されている。

なお、単結晶の選択的成長は、埋検表面の電子 状態、特にダングリングボンドの状態等にも左右 されると考えられる。また、核形成密度の低い材 料 (例えば SiO;) はバルク材料である必要は なく、任意の材料や高板等の表面のみに形成され て上記機構面を成していればよい。

第4回はその概念図である。第4回(A)は 第2回(A)と同様に技形成密度の小さな材料 よりなる非核形成密度の大きな材料よりなる排体 された核形成密度の大きな材料よりなる様子結果 (seed)6を配したものである。この時間配 と同様に5せち10g、6は51gNeでよい。

上の条件で堆積を行えば、非核形波面(S10) 願) 5上には新しい技が発生せずに島状の単結晶 7のみが成長して大きな単結晶となる。この大きな単結晶を本明細帯では以下単結晶はと称する。 このとき第4回(C)に見られるように単結晶 S1は特有な結晶外形(ファセット)を有する。 現って成長した単結晶体17人上に素子を形成する 場合には第4回(D)のように上部をラッピング 等の方法で単位化する場合がある。

しかるに、本発明では、このファセットを有効 に利用しようとするものである。

上記の知き方法で任意基板の堆積面上に島状の 単結晶を選択的に成長させた場合、その単結晶 は、特定のファセット面で囲まれる。これは表面 エネルギーと版長速度の異方性から生するものと 考えられる。したがって1つの単結晶の外形は第 で類似な核形成面を至いに充分な距離だけで解し て2次元マトリクス状に単値の単結晶が至いの枚算 からそれぞれ成長した山型の単結晶が至いの枚算 を接するようになるまで成長させるから、表面加工を施すことなく、第2四に示すような表面構造を自動的に得ることができる。

- [実施應樣例]
- (第1実施態模例)
- 第6図から第10図に基き本発明の第1実施態 機倒を整明する。
- 第6回に示すように、任意基板4の上に、金属 をスパッター高着し、その後パターニングして n 型半導体用の電極(第1電極)2 e と p型半導体 用の電極(第2電極)2 b を 機型に形成する。電 低15 a . 15 b 間の距離は所望する単導体結晶 の大きさに合き場面を決定すればよい。

なお、任意基板は偶えば石英、アルミナ、セラミックス、ガラス等の絶縁物よりなり、ある程度の耐熱性を有するものならばよい。また、電極の対質としては、例えば、Mo、Ag、Cu、 W 等の核形成密度が高いものを用いればい。また、てもいし、異なる材質により形成しても形し、異なる材質により形成しても形し、

度の低いSiO,膜5aがあるので、p型電極上 のみで核形成が生じる

- 次いで第2の半導体結晶であるp型Si単結晶 7bを成長させる。
- 次に、第10回に示すように、a 「壁の島状の 取結品表面の酸化間5aを適宜のエッチング酸、 例えばHF御版でエッチングし、再び、島状の 51単結晶を振聞と言せるとして1型半導体結晶 を成長させ、Siの単結晶体でA(1型半導体 な得る。成長を続けまされ、第10回のようにファ セットが現れる。
- (第2実施應樣例)
- 本発明の第2 実施想模例を第11~13 図を用いて説明する。
- まず第11団に示すように例えばアルミナ基板 4の全面に例えばAg、Mo、Cu、W等の金属 材料をスパッタ蒸着し、次いでパターニングを行 うことにより下部電板(第2電板)2bを形成す

次に、第7回に示すように、例えばSiO。よ りなる絶縁機を蓋板4及び電板2a。2b上に地 機し、一方の電板1本例ではn型電板2a)の上 にのみコンタクトホールを開け電板2cを露出さ せる。この時露出した電板2aが板形成密度の高 板板形成面となり、絶縁膜5が板形成密度の高い 紙、すなわり無機形成面となる。

次いで、第8回に示すように選択的核形成法を 用いて n 型電極から導電型の第1の半導体結晶で ある n * 型 S i 単結晶 7 a を成長させる。

S1単結晶がある程度大きく成長したところで 結晶形成処理を止め(このある程度大きくなった 結晶を高状の単結晶という)、この画でのS1単 結晶の各表面を熱酸化し、その表面でS101版 (この膜は非核形成面となる) 5 b を形成する。 n型 料結晶 S10大きさは任意であるが、約5~ 8 μm が好ましい。

次に、第9回に示すように、p型電極上の SiO: 膜5に、コンタクトホールを開ける。この時n*型の島状単結晶Siの表面には核形成法

る。この上に例えばSi0。 腰 5 を 2 μ m 角のコ ンタクトホールを 2 次元マトリクス状に設ける。 ここで 高板 4 の材料はアルミナに限定される訳で はなく、 耐熱性の 高い 材料で あれば任意であ

また下部電極 2 b の材料もA 2 , M o のほか、 W . C u 等の核形成密度の高いものであればよい。

第11図の構成において SiO。 版 5上では Si核形成密度が 小さく、これが非核形成面 (ND。)となる。一方、A2、M。等の金属材 材は SiO。上よりもSiの核形成密度が大きい のでこれが核形成面(ND。)となる。

次いで、例えば然CVD法により、例えばSiの結晶形成処理を施せは、第12図に示すとおり、下部電極2b上のみにSi単結晶の核が発生し、その核から島状草結晶7bが成長する。

なお、この際適宜の元素をドーピングすれば所 望の 専電型の 半導体結晶を形成することができ る。 次に、島状単結品7 b とは反対導電型の結晶を 形成するためにドーバントを変え、単結晶体7 A を形成する (第13 図参照)。

なお、第13図に示される多結晶体の、例えば 粒界部分に構型電極 8 を薫着し、上部電極 (第1 電極) 2 a を形成すれば太陽電池が形成され る。

「事施例】

(第1 家培例)

まず第6図はサウミックガラスからなる高板4 の上に、A&全属をスパッタ高差し、その後パ クニングしての型半導体用の電板(第1電板) 2 aと P型半導体用の電板(第2電板)2 bを 型に形成した。第6図(A)は創新前間、第6図 (B)は斜視回である。PはP型電板、RはR型 電板をデナまた、電板15a、15b間の距離 は中心間距離で40μmとし、電板の幅は20 μm、厚き0.6μmとした。

次に、第7回に示すように、SiO。よりなる絶縁膜5をCVD装置を用いて500条厚に

した.

次に、第9回に示すように、P型電極上のSiO、膜5に電極2 aの場合と同じように 2 μmのコンタクトホールを開けた。そして、・型Si早結晶7 aを成長させたのと同じ染件で、第2の半導体結晶であるP型Si早結晶7 bを成長させた。但し、ドーパントガスとしてPH,の代りにBH,を用いてある。この時 n・型の島状 Si早結晶の表面には核形成帝使の低い SiO、膜5 aがあるので、n型Si早結晶には 形成しない。

次に、第10回に示すように、m・型の島状の Si早結品表面の能化版5aをHF溶液でエッチ ングして除去し、再び島状の5i早結品面を認め せる。それからこの m・型5i早結品を形成し、 Siの単結品を傾としてi型半導体結晶を形成し、 Siの単結晶体7A(i型半導体)を得た。形成の表件は、ガス液量比5iH,C2:HC2: H, = 1.2:2.0:100、形成温度920 で、圧力150Torrとした。成長を続けたと 堆積し、n型電桶にのみコンタクトホールを開けた。コンタクトホールはRIE (Reactive Jon Etching) 装置を用い 2 μ m 角の大きさとし

Si 単結晶がある程度大きく成長したところで 結晶形成処理を止め (このある程度大きくなった 結晶を動状の単結品という)、この高状のSi 単 結晶の各変面を熱酸化し、その変面にSi O, 領 (この腰は非復形成面となる) 5 bを形成した。 Si 単結晶の大きなは、本側では約5~8 g m と

ころ結晶同士が隣接したところで結晶収界が形成された。その結果、第10回のようにファセットが現れた。このようにして形成した大陽電池は、AMIRY照射時に開放電圧0.62V規格電流のAMIRY原から、ファルファクター0.8の電気終性を有していた。

本例に係る太陽電池は、入射面の開口率が 100%なので、光の入射効率が極めて良好で あった。

(第2実施例)

本発明の第2英族例を第11~13回を用いて 認明する。ます第11回に示すようにアルミナ 基 板4の全面に M o 膜を1μm厚ほピスパッタ 蒸着 して、これを下那電極 (第2電極) 2bとした。 この上に SiO,膜5をCVD 法により1000 人厚に堆積し、これにリソグラフィーと R I E 接 虚によって50μm間隔で2μm角のコンタクト ホールを2次元マトリクス状に設けた。

がたこの基板に熱CVD法によりSiを堆積し と たところ、第12回に示すとおり、Mo上のみに 発生したSI単結晶の核から島状単結晶7 bが成 長してその粒径が約5~6μm程度になったところで成長を終えた。ただし、結晶成長条件は以下のとおりとした。

使用ガス:SizHCAz(ソースガス)

Вн, (ドーパントガス)

HCR (エッチングガス)

H 2 (キャリアガス)

ガス流量比:

SI. HCA. : HCA: H.

= 1 、 2 : 1 、 6 : 1 0 0 (2 / m i n) 基板温度: 9 0 0 ℃

なお、本例では、Bをドーブしてあるので、 Si単結晶はp型となった。

次に、この上にドーパントガスとしてPH:を 使用し、第1の半導体結晶となるの型Si単結晶 体7名を選択的エピタキシャル成長により形成し た (第13回)。すると、隣接するSi単結晶体 7名は互いに接し、結晶を契11を振する一方 で、ト郎にはファセット面10が形成された。そ

れば任意の基板の使用が可能であるので、基板と してガラスのような大面積の基板を使用できるの で安価である。

- (b) 成長した単結晶体は、特有な外形である ファセット形をしているため、金反射角で入射す る光線も、反射後、他の結晶面で吸収され、光吸 吸効率の高く、ひいては、変換効率の高い大関電 池が得られる。
- (c) 従来の集光タイプの大調電池は、基板温度の上昇により素子の機能が低下するが、本発明 に低る大端電池では、下地高板を任またに選択でき るので、熱伝場性の良好な材質で放熱性の良い形 状に加工した基板を用いることにより集光タイプ で高空機効率の大調電池が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、集光タイプの太陽電池の変光面を示す概念図である。第2回は選択的規模はの概念を示す図である。第3回は技形成帝茂の時間執行性 マホナクラである。第4回は選択執続取成在成 概念を示す図である。第5回はファセット面を有す

して、n型Si早結品上に電極とのコンタクト用 にPH: ガス減量を高くしたn*型Si早結品間 9を1μm厚形形成した。結品成長条件は、ガス 波量比Si: HC2:: HC2:: H: = 1. 2: 1. 6:100(1/min)、形成温度920 で、圧力150Torrとした。

最後にS:単結晶体の粒界部分にA2の模型電 極多を蒸着により形成し、上那電極(第1電極) 2 a とした。このようにして形成された太陽電池 のエネルギー変換効率を測定したところ、約16 %であり良好な値が得られた。これは従来の大面 以大陽電池に比べて著しく高い変換効率になって いる。

[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、次のよう な数々の効果が得られる。

(a) 従来の単結晶太陽電池では基板がウエハ に限られていたのに対し、木発明に係る太陽電池 おいては後工程のプロセス進度以上の耐熱性があ

る結晶を示す斜視図である。

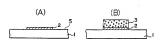
第6四乃至第10回は第1実施例を説明するための製造工程図である。第11図乃至第13図は 第2実施例を説明するための製造工程図である。

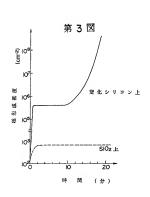
1 … 基体、2 … 存膜、2 a … 第 1 電係、2 b … 第 2 電極 (下配電格)、3 … 埋 棟物、4 … 基根、 5 . 5 a . 5 b … 非 核 形 成 面 、6 … s e e d (Si, N a)、7 … 高 状 の 単 結 品 、7 A … 準 結 晶 体 、7 a … 第 1 の 半 塚 体 特 品 、7 b … 第 2 の 半 項 体 結 品 、1 1 … 核 品 校 男 。

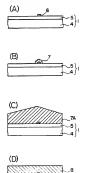
第 | 図



第2図







第 4 図

特開平1-132173 (8)

